

WORKSHOP

DALL' ECO-DESIGN ALLE SOLUZIONI PIU' INNOVATIVE DI SMART PACKAGING PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE



Lunedì 25 Ottobre 2021 – ore 11.30 - 13



Fiera MEAT-TECH | TUTTOFOOD
Sala Eventi Pad. 15, Fiera Milano Rho

TITOLO WORKSHOP: “Dall'Eco-Design alle soluzioni più innovative per lo Smart Packaging per l'industria alimentare”

L'eco design (eco-progettazione) integra gli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto già dalla fase concettuale, migliorando così le prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita. Dalla progettazione di imballaggi sostenibili, alla misurazione dell'impatto ambientale dell'imballaggio fino alla valorizzazione economica e mediatica degli imballaggi virtuosi. Durante il workshop si andrà ad indagare lo stato dell'arte di materiali più sostenibili, quali ad esempio il PHA, che nel contempo inglobano sia la componente bio-based nonché quella di compostabilità e biodegradabilità, in linea con un'eco-progettazione che risponda ai nuovi requisiti normativi, fornendo un'overview delle soluzioni più innovative di smart packaging al servizio delle aziende e dei consumatori.

RELATORI

- **Welcome e Moderatore**– Dott. Marco De Vito, Innovation Manager, TECNOALIMENTI
- **Eco-Design del Packaging** – Dott.sa Giulia Picerno, Centro Studi / Area Prevenzione - CONAI
- **ASAPP, la soluzione di Smart Packaging per un'innovativa Etichetta Ambientale** – Dott. Fabio Pighini - Marketing & Sales Consultant TECNOALIMENTI – Dott. Federico Guidi, CEO - REALMORE
- **Soluzioni di Autenticazione al servizio dello Smart Packaging** – Dott. Eric Jones, Director of Business Development - INEXTO SA
- **Nuovi materiali bio-based, compostabili e/o biodegradabili:** i progetti di ricerca applicata BioBarr e upPE-T – Dott.sa Marianna Faraldi, Senior Researcher & Project Manager TECNOALIMENTI

[Per Info e Iscrizioni: CLICCA QUI](#)